market@aporesearch.com | +86-17600652182
全球市场研究报告出版机构



2026–2032年中国双模通信芯片市场展望报告

行业	发布日期	页数	格式
电子与半导体	2026-08-13	94	PDF

报告编号	出版方	更新日期
1744609403	APO Research Inc.	2026-08-13

报告版本与报价

中文报告	PDF ¥22,900	PDF + Word ¥26,900	PDF + Excel ¥25,400	PDF + Word + Excel ¥27,900
英文报告	PDF ¥22,900	PDF + Word ¥26,900	PDF + Excel ¥25,400	PDF + Word + Excel ¥27,900
中英文报告	PDF ¥45,800	PDF + Word ¥49,800	PDF + Excel ¥48,300	PDF + Word + Excel ¥50,800

APO RESEARCH
报告样本 · 仅供评估 · 1744609403

报告简介

根据 APO Research（河南阿谱尔国际信息咨询有限公司）的统计及预测，2026年中国双模通信芯片市场规模将为 百万元，预计2032年将达到 百万元，年复合增长率（CAGR）为 %（2026-2032）。中国市场在过去几年变化较快，2025年市场规模为 百万元，约占全球的 %，预计2032年将达到 百万元，届时全球占比将达到 %。

本报告旨在全面梳理双模通信芯片领域产品系列，深入洞悉行业特点、市场存量空间及增量空间，并结合市场发展前景评估双模通信芯片领域内各类竞争者所处地位。

在中国市场，双模通信芯片的主要生产企业包括主要包括深圳市鼎盛合科技、北京中宸、HiSilicon、Intel和MediaTek等，其中 占据的市场份额最大，其次是 ，预计2026年前五大厂商份额为 %。

从产品类型方面来看，PLC+RF占有重要地位，预计2032年份额将达到 %。同时就应用来看，智能手机在2026年份额大约是 %，未来几年CAGR大约为 %。

本报告覆盖生产、消费与进出口，对在中国市场中扮演重要角色的全球及本土厂商给出收入、销量、价格、毛利率、份额、供应链等关键指标。历史数据为2021–2025年，预测数据为2026–2032年

主要厂商包括：

深圳市鼎盛合科技

北京中宸

HiSilicon

Intel

MediaTek

Qualcomm

Samsung

Spreadtrum Communications

LM Technologies

创耀科技

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

苏州门海微电子科技

深圳市飞比电子科技

按照不同产品类型，包括如下几个类别：

PLC+RF

HPLC+HRF

其他

按照不同应用，主要包括如下几个方面：

智能手机

平板电脑

移动无线设备

其他

本文正文共10章，各章节主要内容如下：

第1章：

报告范围、研究目标、研究方法、数据来源、数据交互验证；

第2章：

双模通信芯片产品细分及中国总体规模（销量、销售收入等数据，2021-2032年）；

第3章：

中国市场双模通信芯片主要厂商竞争分析，主要包括双模通信芯片销量、收入、市场份额、价格、产地及行业集中度分析；

第4章：

中国市场双模通信芯片主要厂商基本情况介绍，包括公司简介、产品型号、销量、价格、收入及最新动态等；

第5章：

中国不同类型双模通信芯片销量、收入、价格及份额等；

第6章：

中国不同应用双模通信芯片销量、收入、价格及份额等；

第7章：

双模通信芯片行业供应链分析；

第8章：

双模通信芯片行业发展环境分析；

第9章：

中国本土双模通信芯片生产情况分析，及中国市场双模通信芯片进出口情况；

第10章：

研究结论

本报告的关键问题

市场空间：中国双模通信芯片行业市场规模情况如何？未来增长情况如何？

产业链情况：中国双模通信芯片厂商所在产业链构成是怎样？未来格局会如何演化？

厂商分析：中国双模通信芯片领先企业是谁？企业情况怎样？

APO RESEARCH 报告样本 · 仅供评估 · 17446[illegible]403

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

目录

1 前言

1.1 报告范围

1.2 本报告涉及到的年份

1.3 研究目标

1.4 研究方法

1.5 数据来源

1.5.1 二手信息来源

1.5.2 一手信息来源

1.6 数据交互验证

2 双模通信芯片市场综述

2.1 产品定义及统计范围

2.2 中国双模通信芯片发展现状及未来趋势（2021-2032）

2.2.1 双模通信芯片行业目前现状分析

2.2.2 双模通信芯片发展趋势

2.2.3 中国市场双模通信芯片收入及增长率（2021-2032）

2.2.4 中国市场双模通信芯片销量及增长率（2021-2032）

2.3 双模通信芯片分类

2.3.1 PLC+RF

2.3.2 HPLC+HRF

2.3.3 其他

2.3.4 中国不同产品类型双模通信芯片销售额增长趋势（2021 VS 2025 VS 2032）

2.4 双模通信芯片应用

2.4.1 智能手机

2.4.2 平板电脑

2.4.3 移动无线设备

2.4.4 其他

2.4.5 中国不同应用双模通信芯片销售额增长趋势（2021 VS 2025 VS 2032）

3 中国主要厂商分析

3.1 中国主要厂商双模通信芯片产能市场份额

3.2 中国双模通信芯片市场竞争格局

3.2.1 中国主要厂商双模通信芯片复合年增长率

3.2.2 中国市场主要厂商双模通信芯片销量（2021-2026）

3.2.3 中国市场主要厂商双模通信芯片销售收入（2021-2026）

3.2.4 中国市场主要厂商双模通信芯片销售价格（2021-2026）

3.2.5 中国主要生产商双模通信芯片收入排名（2024-2026）

3.2.6 中国主要生产商双模通信芯片总部及产地分布

3.2.7 中国主要厂商双模通信芯片产品类型及应用

3.2.8 中国主要厂商成立时间及双模通信芯片商业化日期

3.2.9 中国双模通信芯片行业集中度、竞争程度分析

3.2.10 新增投资及市场并购活动

4 参与公司概览

4.1 深圳市鼎盛合科技

APO RESEARCH 报告样本 · 仅供评估 · 1744609403

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

4.1.1 深圳市鼎盛合科技概况

4.1.2 深圳市鼎盛合科技主要业务

4.1.3 深圳市鼎盛合科技 双模通信芯片产品基准

4.1.4 深圳市鼎盛合科技 双模通信芯片销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

4.1.5 深圳市鼎盛合科技战略举措

4.2 北京中宸

4.2.1 北京中宸概况

4.2.2 北京中宸主要业务

4.2.3 北京中宸 双模通信芯片产品基准

4.2.4 北京中宸 双模通信芯片销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

4.2.5 北京中宸战略举措

4.3 HiSilicon

4.3.1 HiSilicon概况

4.3.2 HiSilicon主要业务

4.3.3 HiSilicon 双模通信芯片产品基准

4.3.4 HiSilicon 双模通信芯片销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

4.3.5 HiSilicon战略举措

4.4 Intel

4.4.1 Intel概况

4.4.2 Intel主要业务

4.4.3 Intel 双模通信芯片产品基准

4.4.4 Intel 双模通信芯片销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

4.4.5 Intel战略举措

4.5 MediaTek

4.5.1 MediaTek概况

4.5.2 MediaTek主要业务

4.5.3 MediaTek 双模通信芯片产品基准

4.5.4 MediaTek 双模通信芯片销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

4.5.5 MediaTek战略举措

4.6 Qualcomm

4.6.1 Qualcomm概况

4.6.2 Qualcomm主要业务

4.6.3 Qualcomm 双模通信芯片产品基准

4.6.4 Qualcomm 双模通信芯片销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

4.6.5 Qualcomm战略举措

4.7 Samsung

4.7.1 Samsung概况

4.7.2 Samsung主要业务

4.7.3 Samsung 双模通信芯片产品基准

4.7.4 Samsung 双模通信芯片销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

4.7.5 Samsung战略举措

4.8 Spreadtrum Communications

4.8.1 Spreadtrum Communications概况

4.8.2 Spreadtrum Communications主要业务

4.8.3 Spreadtrum Communications 双模通信芯片产品基准

4.8.4 Spreadtrum Communications 双模通信芯片销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

4.8.5 Spreadtrum Communications战略举措

APO RESEARCH
报告样本 · 仅供评估 · 1744609403

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

4.9 LM Technologies

4.9.1 LM Technologies概况

4.9.2 LM Technologies主要业务

4.9.3 LM Technologies 双模通信芯片产品基准

4.9.4 LM Technologies 双模通信芯片销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

4.9.5 LM Technologies战略举措

4.10 创耀科技

4.10.1 创耀科技概况

4.10.2 创耀科技主要业务

4.10.3 创耀科技 双模通信芯片产品基准

4.10.4 创耀科技 双模通信芯片销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

4.10.5 创耀科技战略举措

4.11 苏州门海微电子科技

4.11.1 苏州门海微电子科技概况

4.11.2 苏州门海微电子科技主要业务

4.11.3 苏州门海微电子科技 双模通信芯片产品基准

4.11.4 苏州门海微电子科技 双模通信芯片销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

4.11.5 苏州门海微电子科技战略举措

4.12 深圳市飞比电子科技

4.12.1 深圳市飞比电子科技概况

4.12.2 深圳市飞比电子科技主要业务

4.12.3 深圳市飞比电子科技 双模通信芯片产品基准

4.12.4 深圳市飞比电子科技 双模通信芯片销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

4.12.5 深圳市飞比电子科技战略举措

5 双模通信芯片市场分析，按类型

5.1 中国不同产品类型双模通信芯片销量及市场份额（2021-2032）

5.1.1 中国不同产品类型双模通信芯片销量（2021-2032）

5.1.2 中国不同产品类型双模通信芯片销量市场份额（2021-2032）

5.2 中国市场不同产品类型双模通信芯片收入及市场份额（2021-2032）

5.2.1 中国市场不同产品类型双模通信芯片收入（2021-2032）

5.2.2 中国市场不同产品类型双模通信芯片收入市场份额（2021-2032）

5.3 中国市场不同产品类型双模通信芯片价格走势（2021-2032）

6 双模通信芯片市场分析，按应用

6.1 中国不同应用双模通信芯片销量及市场份额（2021-2032）

6.1.1 中国不同应用双模通信芯片销量（2021-2032）

6.1.2 中国不同应用双模通信芯片销量市场份额（2021-2032）

6.2 中国市场不同应用双模通信芯片收入及市场份额（2021-2032）

6.2.1 中国市场不同应用双模通信芯片收入（2021-2032年）&（百万元）

6.2.2 中国市场不同应用双模通信芯片收入市场份额（2021-2032）

6.3 中国市场不同应用双模通信芯片价格走势（2021-2032）

7 市场生态系统

7.1 双模通信芯片产业链分析

7.2 双模通信芯片上游产业链分析

7.3 双模通信芯片中游产业链分析

7.4 双模通信芯片下游产业链分析

APO RESEARCH 报告样本 · 仅供评估 · 17446094103

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

7.5 双模通信芯片行业生产模式

7.6 双模通信芯片行业采购模式

7.7 双模通信芯片销售模式

7.7.1 直接销售与间接销售

7.7.2 双模通信芯片典型经销商

8 动态分析

8.1 双模通信芯片行业发展分析---发展趋势

8.2 双模通信芯片行业发展分析---厂商壁垒

8.3 双模通信芯片行业发展分析---驱动因素

8.4 双模通信芯片行业发展分析---制约因素

8.5 双模通信芯片中国企业SWOT分析

8.6 双模通信芯片行业发展分析---行业政策

8.6.1 行业主管部门及监管体制

8.6.2 行业相关政策动向

8.6.3 行业相关规划

9 中国本土双模通信芯片产能、产量分析

9.1 中国双模通信芯片供需现状及预测（2021-2032）

9.1.1 中国双模通信芯片产能、产量、产能利用率及发展趋势（2021-2032）

9.1.2 中国双模通信芯片产量、市场需求量及发展趋势（2021-2032）

9.2 中国双模通信芯片进出口分析

9.2.1 中国市场双模通信芯片主要进口来源

9.2.2 中国市场双模通信芯片主要出口目的地

10 研究结论

11 免责声明

APO RESEARCH
报告样本 · 仅供评估 · 1744609403

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

图表目录

表格清单：

- 表1: 研究范围
- 表2: 二手数据来源
- 表3: 双模通信芯片行业目前发展现状
- 表4: 双模通信芯片发展趋势
- 表5: 中国不同产品类型双模通信芯片销售额增长趋势（2021 VS 2025 VS 2032）&（百万元）
- 表6: 中国不同应用双模通信芯片销售额增长趋势（2021 VS 2025 VS 2032）&（百万元）
- 表7: 中国市场主要厂商双模通信芯片产能（2025-2026）&（千件）
- 表8: 中国市场主要厂商双模通信芯片销量和收入市场规模及复合年增长率（2021 VS 2026）
- 表9: 中国市场主要厂商双模通信芯片销量（2021-2026）&（千件）
- 表10: 中国市场主要厂商双模通信芯片销量市场份额（2021-2026）
- 表11: 中国市场主要厂商双模通信芯片销售收入（2021-2026）&（百万元）
- 表12: 中国市场主要厂商双模通信芯片销售收入市场份额（2021-2026）
- 表13: 中国市场主要厂商双模通信芯片销售价格（2021-2026）&（美元/件）
- 表14: 中国市场主要厂商双模通信芯片收入排名（2024-2026）&（万元）
- 表15: 中国市场主要厂商双模通信芯片产品类型及应用
- 表16: 中国双模通信芯片行业集中度（CR5 and HHI）
- 表17: 2025年中国双模通信芯片主要厂商市场地位（第一梯队、第二梯队和第三梯队）
- 表18: 中国双模通信芯片市场投资、并购等现状分析
- 表19: 深圳市鼎盛合科技 双模通信芯片概况
- 表20: 深圳市鼎盛合科技主要业务
- 表21: 深圳市鼎盛合科技 双模通信芯片产品基准
- 表22: 深圳市鼎盛合科技 双模通信芯片销量（千件）、收入（百万元）、价格（美元/件）及毛利率（2021-2026）
- 表23: 深圳市鼎盛合科技战略举措
- 表24: 北京中宸 双模通信芯片概况
- 表25: 北京中宸主要业务
- 表26: 北京中宸 双模通信芯片产品基准
- 表27: 北京中宸 双模通信芯片销量（千件）、收入（百万元）、价格（美元/件）及毛利率（2021-2026）
- 表28: 北京中宸战略举措
- 表29: HiSilicon 双模通信芯片概况
- 表30: HiSilicon主要业务
- 表31: HiSilicon 双模通信芯片产品基准
- 表32: HiSilicon 双模通信芯片销量（千件）、收入（百万元）、价格（美元/件）及毛利率（2021-2026）
- 表33: HiSilicon战略举措
- 表34: Intel 双模通信芯片概况
- 表35: Intel主要业务
- 表36: Intel 双模通信芯片产品基准
- 表37: Intel 双模通信芯片销量（千件）、收入（百万元）、价格（美元/件）及毛利率（2021-2026）
- 表38: Intel战略举措
- 表39: MediaTek 双模通信芯片概况
- 表40: MediaTek主要业务
- 表41: MediaTek 双模通信芯片产品基准
- 表42: MediaTek 双模通信芯片销量（千件）、收入（百万元）、价格（美元/件）及毛利率（2021-2026）
- 表43: MediaTek战略举措
- 表44: Qualcomm 双模通信芯片概况
- 表45: Qualcomm主要业务
- 表46: Qualcomm 双模通信芯片产品基准
- 表47: Qualcomm 双模通信芯片销量（千件）、收入（百万元）、价格（美元/件）及毛利率（2021-2026）
- 表48: Qualcomm战略举措
- 表49: Samsung 双模通信芯片概况
- 表50: Samsung主要业务
- 表51: Samsung 双模通信芯片产品基准
- 表52: Samsung 双模通信芯片销量（千件）、收入（百万元）、价格（美元/件）及毛利率（2021-2026）
- 表53: Samsung战略举措
- 表54: Spreadtrum Communications 双模通信芯片概况

APO RESEARCH
报告样本 · 仅供评估 · 17440 0403

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

- 表55: Spreadtrum Communications主要业务
- 表56: Spreadtrum Communications 双模通信芯片产品基准
- 表57: Spreadtrum Communications 双模通信芯片销量（千件）、收入（百万元）、价格（美元/件）及毛利率（2021-2026）
- 表58: Spreadtrum Communications战略举措
- 表59: LM Technologies 双模通信芯片概况
- 表60: LM Technologies主要业务
- 表61: LM Technologies 双模通信芯片产品基准
- 表62: LM Technologies 双模通信芯片销量（千件）、收入（百万元）、价格（美元/件）及毛利率（2021-2026）
- 表63: LM Technologies战略举措
- 表64: 创耀科技 双模通信芯片概况
- 表65: 创耀科技主要业务
- 表66: 创耀科技 双模通信芯片产品基准
- 表67: 创耀科技 双模通信芯片销量（千件）、收入（百万元）、价格（美元/件）及毛利率（2021-2026）
- 表68: 创耀科技战略举措
- 表69: 苏州门海微电子科技 双模通信芯片概况
- 表70: 苏州门海微电子科技主要业务
- 表71: 苏州门海微电子科技 双模通信芯片产品基准
- 表72: 苏州门海微电子科技 双模通信芯片销量（千件）、收入（百万元）、价格（美元/件）及毛利率（2021-2026）
- 表73: 苏州门海微电子科技战略举措
- 表74: 深圳市飞比电子科技 双模通信芯片概况
- 表75: 深圳市飞比电子科技主要业务
- 表76: 深圳市飞比电子科技 双模通信芯片产品基准
- 表77: 深圳市飞比电子科技 双模通信芯片销量（千件）、收入（百万元）、价格（美元/件）及毛利率（2021-2026）
- 表78: 深圳市飞比电子科技战略举措
- 表79: 中国市场不同类型双模通信芯片销量（2021-2026）&（千件）
- 表80: 中国市场不同类型双模通信芯片销量预测（2027-2032）&（千件）
- 表81: 中国市场不同类型双模通信芯片销量市场份额（2021-2026）
- 表82: 中国市场不同类型双模通信芯片销量市场份额预测（2027-2032）
- 表83: 中国市场不同类型双模通信芯片收入（2021-2026）&（百万元）
- 表84: 中国市场不同类型双模通信芯片收入预测（2027-2032）&（百万元）
- 表85: 中国市场不同类型双模通信芯片收入市场份额（2021-2026）
- 表86: 中国市场不同类型双模通信芯片收入市场份额预测（2027-2032）
- 表87: 中国市场不同产品类型双模通信芯片价格走势（2021-2026）&（美元/件）
- 表88: 中国市场不同产品类型双模通信芯片价格走势预测（2027-2032）&（美元/件）
- 表89: 中国市场不同应用双模通信芯片销量（2021-2026）&（千件）
- 表90: 中国市场不同应用双模通信芯片销量预测（2027-2032）&（千件）
- 表91: 中国市场不同应用双模通信芯片销量市场份额（2021-2026）
- 表92: 中国市场不同应用双模通信芯片销量市场份额预测（2027-2032）
- 表93: 中国市场不同应用双模通信芯片收入（2021-2026）&（百万元）
- 表94: 中国市场不同应用双模通信芯片收入预测（2027-2032）&（百万元）
- 表95: 中国市场不同应用双模通信芯片收入市场份额（2021-2026）
- 表96: 中国市场不同应用双模通信芯片收入市场份额预测（2027-2032）
- 表97: 中国市场不同应用双模通信芯片价格走势（2021-2026）&（美元/件）
- 表98: 中国市场不同应用双模通信芯片价格走势预测（2027-2032）&（美元/件）
- 表99: 双模通信芯片行业供应链分析
- 表100: 双模通信芯片关键原材料
- 表101: 双模通信芯片上游原料供应商及联系方式列表
- 表102: 双模通信芯片行业主要下游客户
- 表103: 双模通信芯片典型经销商列表
- 表104: 双模通信芯片行业发展分析---发展趋势
- 表105: 双模通信芯片行业发展分析---厂商壁垒
- 表106: 双模通信芯片行业发展分析---驱动因素
- 表107: 双模通信芯片行业发展分析---制约因素
- 表108: 双模通信芯片行业相关重点政策一览
- 表109: 中国双模通信芯片产量、销量、进口量及出口量（2021-2026）&（千件）
- 表110: 中国双模通信芯片产量、销量、进口量及出口量预测（2027-2032）&（千件）
- 表111: 中国市场双模通信芯片主要进口来源
- 表112: 中国市场双模通信芯片主要出口目的地

图表清单：

- 图1: 本报告涉及到的年份

APO RESEARCH 1744609403

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

- 图2: 研究目标
- 图3: 关键采访目标
- 图4: 自下而上及自上而下验证
- 图5: 资料三角测定
- 图6: 双模通信芯片产品图片
- 图7: 中国市场双模通信芯片规模, 2021 VS 2025 VS 2032（百万元）
- 图8: 中国市场双模通信芯片收入及增长率（2021-2032）&（百万元）
- 图9: 中国市场双模通信芯片销量及增长率（2021-2032）&（千件）
- 图10: PLC+RF产品图片
- 图11: HPLC+HRF产品图片
- 图12: 其他产品图片
- 图13: 智能手机
- 图14: 平板电脑
- 图15: 移动无线设备
- 图16: 其他
- 图17: 2025年中国市场主要厂商双模通信芯片销量市场份额
- 图18: 2025年中国市场主要厂商双模通信芯片收入市场份额
- 图19: 中国市场主要厂商双模通信芯片总部及产地分布
- 图20: 中国主要厂商成立时间
- 图21: 中国主要厂商商业化日期
- 图22: 2025年中国前五及前十生产商双模通信芯片市场份额
- 图23: 中国双模通信芯片第一梯队、第二梯队和第三梯队厂商及市场份额（2021 VS 2025）
- 图24: 中国市场不同产品类型双模通信芯片销量市场份额（2021-2032）
- 图25: 中国市场不同产品类型双模通信芯片收入市场份额（2021-2032）
- 图26: 中国市场不同产品类型双模通信芯片价格走势（2021-2032）&（美元/件）
- 图27: 中国市场不同应用双模通信芯片销量市场份额（2021-2032）
- 图28: 中国市场不同应用双模通信芯片收入市场份额（2021-2032）
- 图29: 中国市场不同应用双模通信芯片价格走势（2021-2032）&（美元/件）
- 图30: 双模通信芯片产业链
- 图31: 双模通信芯片生产模式分析
- 图32: 双模通信芯片行业采购模式分析
- 图33: 双模通信芯片行业销售模式分析
- 图34: 直接销售与间接销售份额比较
- 图35: 经销商概述
- 图36: 双模通信芯片中国企业SWOT分析
- 图37: 中国双模通信芯片产能、产量、产能利用率及发展趋势（2021-2032）&（千件）
- 图38: 中国双模通信芯片产量、市场需求量及发展趋势（2021-2032）&（千件）

APO RESEARCH 样本样本 · 仅供评估 · 1744609403

(c) 2026 APO Research. 版权所有。